

AN2784 应用笔记

使用大容量 STM32F10xxx 的 FSMC 驱动外部的存储器

前言

这个应用笔记说明了如何使用大容量的STM32F10xxx的FSMC(灵活的静态存储器控制器)驱动一组外部的存储器。文中首先简要地介绍了STM32F10xxx的FSMC控制器,然后给出了包含典型的FSMC配置的存储器接口实例,以及时序计算和硬件连接方法。

本应用笔记的实例是基于STM3210E-EVAL评估版上的存储器,这是大容量STM32F10xxx的评估版。使用的存储器是一个16位的异步NOR闪存存储器,一个8位的NAND闪存存储器和一个16位的异步SRAM存储器。

文中实例用到的固件库函数和不同存储器的驱动程序,可以在STMicroelectronics的网站上下载: <u>www.st.com/mcu</u>。

译注:

STM3210E-EVAL评估板演示程序说明文档下载地址:

http://www.st.com/stonline/products/literature/um/14703.pdf

STM3210E-EVAL评估板演示程序包下载地址:

http://www.st.com/stonline/products/support/micro/files/um0549.zip

STM3210E-EVAL评估板线路图下载地址:

http://www.st.com/stonline/products/support/micro/files/um0488.zip

本译文的英文版下载地址为:

http://www.st.com/stonline/products/literature/anp/14779.pdf

目录

1	STI	M32F	10xxx灵洁的静态存储器控制器简介	3
2	与非	非总线	复用模式的异步 16 位NOR闪存接口	5
	2.1	FSMC	C配置	5
	2.	1.1	与NOR闪存存储器接口的典型应用	6
	2.2	时序记	计算	7
	2.3	硬件	连接	8
	2.4	从外部	部NOR闪存存储器执行代码	9
3	与非	非总线	复用的 16 位SRAM接口	11
	3.1	FSMC	C配置	11
	3.	1.1	使用FSMC与SRAM存储器接口的典型应用	12
	3.2	时序记	计算	12
	3.3	硬件证	连接	13
	3.4	使用外	外部SRAM作为数据存储器	14
4	与 8	8位的	NAND闪存存储器接口	15
	4.1	FSMC	C配置	15
	4.	1.1	使用FSMC与NAND存储器接口的典型应用	16
	4.2	时序记	计算	17
	4.3	硬件是	连接	18
	4.4	错误机	交验码计算	19
		4.1	错误校验码(ECC)计算概述	19
_		4.2 • ਜ਼ਿਜ਼ਰਨ	错误检测 STM22F10vov.的FSMC照 署	20
5			STM32F10xxx的FSMC配置	22
	5.1		C与NAND存储器接口	22
	5.2	FSIM	C与NOR存储器接口	22



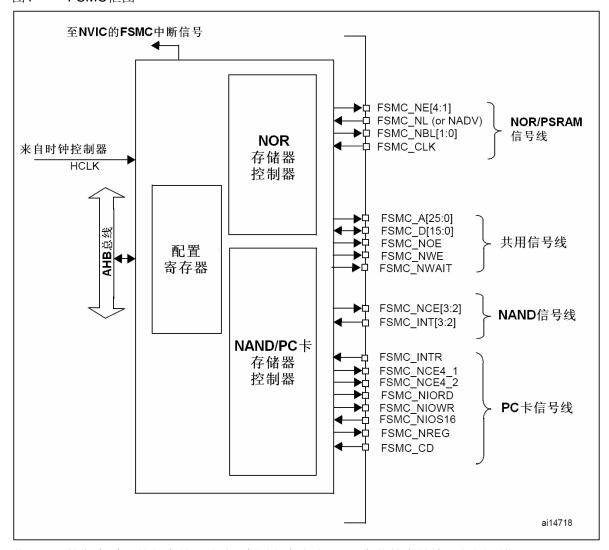
1 STM32F10xxx灵活的静态存储器控制器简介

灵活的静态存储器控制器(FSMC)是内置于大容量STM32F10xxx的外部存储器控制器。使用这个控制器,STM3210xxx微控制器可以与许多存储器连接,包括SRAM、NOR闪存和NAND闪存等。

FSMC包含2类控制器:

- 一个NOR闪存/SRAM控制器,可以与NOR闪存、SRAM和PSRAM存储器接口。
- 一个NAND闪存/PC卡控制器,可以与NAND闪存、PC卡、CF卡和CF+存储器接口。
- 控制器产生所有驱动这些存储器的信号时序:
- 16个数据线,用于连接8位或16位存储器
- 26个地址线,最多可连接64M字节的存储器(译注:这里不包括片选线)
- 5个独立的片选信号线
- 一组适合不同类型存储器的控制信号线:
 - 控制读/写操作
 - 与存储器通信,提供就绪/繁忙信号和中断信号
- 与所用配置的 PC 卡接口: PC 存储卡、PC I/O 卡和真正的 IDE 接口下面是FSMC的框图。

图1 FSMC框图



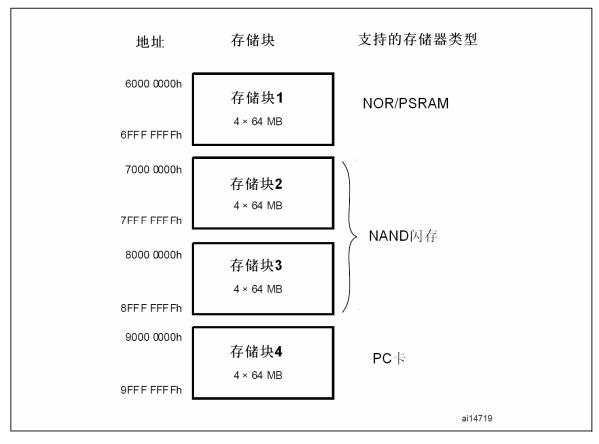
从FSMC的角度看,外部存储器分为4个固定大小为256M字节的存储块,如图2所示。



- NOR闪存/SRAM控制器使用存储块1访问4个存储器设备,这个存储块被划分为4个区域, 具有4个专用的片选信号。
- NAND闪存/PC卡控制器使用存储块2和3访问NAND闪存设备。
- NAND闪存/PC卡控制器使用存储块4访问PC卡设备。

对于每个存储块,使用的存储器类型是用户通过配置寄存器定义的。

图2 FSMC存储块





2 与非总线复用模式的异步16位NOR闪存接口

2.1 FSMC配置

控制一个NOR闪存存储器,需要FSMC提供下述功能:

- 选择合适的存储块映射NOR闪存存储器:共有4个独立的存储块可以用于与NOR闪存、SRAM和PSRAM存储器接口,每个存储块都有一个专用的片选管脚。
- 使用或禁止地址/数据总线的复用功能。
- 选择所用的存储器类型: NOR闪存、SRAM或PSRAM。
- 定义外部存储器的数据总线宽度:8或16位。
- 使用或关闭同步NOR闪存存储器的突发访问模式。
- 配置等待信号的使用:开启或关闭,极性设置,时序配置。
- 使用或关闭扩展模式:扩展模式用于访问那些具有不同读写操作时序的存储器。

因为NOR闪存/SRAM控制器可以支持异步和同步存储器,用户只须根据存储器的参数配置使用到的参数。

FSMC提供了一些可编程的参数,可以正确地与外部存储器接口。依存储器类型的不同,有些参数是不需要的。

当使用一个外部异步存储器时,用户必须按照存储器的数据手册给出的时序数据,计算和设置下列参数:

- ADDSET: 地址建立时间
- ADDHOLD: 地址保持时间
- DATAST:数据建立时间
- ACCMOD: 访问模式

这个参数允许 FSMC可以灵活地访问多种异步的静态存储器。共有4种扩展模式允许以不同的时序分别读写存储器。

在扩展模式下,FSMC_BTR用于配置读操作,FSMC_BWR用于配置写操作。(译注:如果读时序与写时序相同,只须使用FSMC_BTR即可。)

如果使用了同步的存储器,用户必须计算和设置下述参数:

- CLKDIV: 时钟分频系数
- DATLAT:数据延时

如果存储器支持的话,NOR闪存的读操作可以是同步的,而写操作仍然是异步的。

当对一个同步的NOR闪存编程时,存储器会自动地在同步与异步之间切换;因此,必须正确地设置所有的参数。

图3和图4示出了对于一个典型的NOR闪存不同的读写时序。



图3 异步NOR闪存读操作时序

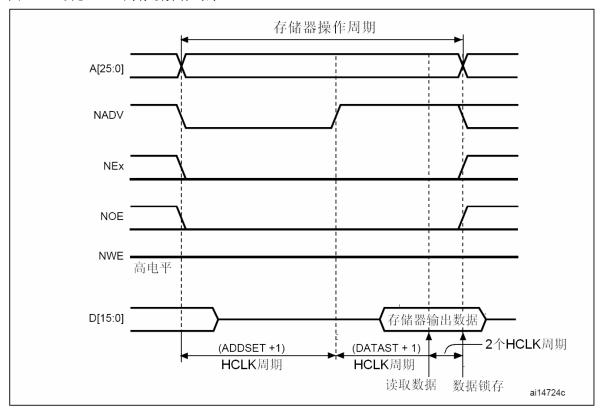
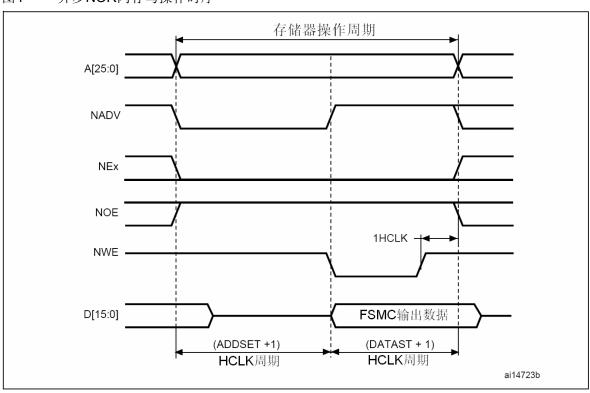


图4 异步NOR闪存写操作时序



2.1.1 与NOR闪存存储器接口的典型应用

STM32F10xxx的FSMC有4个各为64M字节的不同存储块,支持NOR闪存、PSRAM存储器和相同的外部存储器。

所有外部存储器共用控制器的地址、数据和控制信号线,每个外部设备由唯一的片选信号区分,而FSMC在任一时刻只访问一个外部设备。



每个存储块都有一组专用的寄存器,配置不同的功能和时序参数。

本文以M29W128FL存储器作为参考。M29W128FL是一个16位、异步、非总线共享的NOR闪存存储器,因此FSMC应按下述方式配置:

选用存储块2驱动这个NOR闪存存储器:

- 使能存储块2:设置BCR2 MBKEN位为'1'
- 存储器类型为NOR: 设置BCR2_MTYP为'10',选择NOR存储器类型
- 数据总线宽度为16位:设置BCR2 MWID为'01',选择16位宽度
- 这是非总线共享存储器:清除BCR2_MUXEN为'0'

保持其它的所有参数为清除状态。

2.2 时序计算

如上所述,对于异步NOR闪存存储器或类似的存储,有不同的访问协议。首先要确定对特定存储器所需要使用的操作协议,选择的依据是不同的控制信号和存储器在读或写操作中的动作。

对于异步NOR闪存存储器,需要使用模式2协议。如果要使用的存储器有NADV信号,则需要使用扩展的模式B协议。

我们将使用模式2操作M29W128FL,不使用任何扩展模式,即读和写操作的时序是一样的。这时NOR闪存控制器需要3个时序参数:ADDSET、DATAST和ADDHOLD。

需要根据NOR闪存存储器的特性和STM32F10xxx的时钟HCLK来这些计算参数。

基于图3和图4的NOR闪存存储器访问时序,可以得到下述公式:

写或读访问时序是存储器片选信号的下降沿与上升沿之间的时间,这个时间可以由FSMC时序参数的函数计算得到:

写/读访问时间 = ((ADDSET + 1) + (DATAST + 1)) × HCLK

在写操作中,DATAST用于衡量写信号的下降沿与上升沿之间的时间参数:

写使能信号从低变高的时间 = twp = DATAST × HCLK

为了得到正确的FSMC时序配置,下列时序应予以考虑:

- 最大的读/写访问时间
- 不同的FSMC内部延迟
- 不同的存储器内部延迟

因此得到:

$$\begin{aligned} &((\text{ADDSET} + 1) + (\text{DATAST} + 1)) \times \text{HCLK} = \text{max} \; (t_{\text{WC}}, \, t_{\text{RC}}) \\ &\text{DATAST} \times \text{HCLK} = t_{\text{WP}} \end{aligned}$$

DATAST必须满足:

DATAST = $(t_{AVQV} + t_{su(Data_NE)} + t_{v(A_NE)})/HCLK - ADDSET - 4$

下表列出了NOR闪存存储器的参数含义和数值:

表1 NOR闪存存储器时序

符号	参数	数值	单位
t _{WC}	地址有效至下一个写操作的地址有效	70	ns
t _{RC}	地址有效至下一个读操作的地址有效	70	ns
t _{WP}	写使能低至写使能高	45	ns
t _{AVQV}	地址有效至输出有效	70	ns



表2 STM32F10xxx参数

符号	参数	数值	单位
HCLK	内部AHB时钟频率	72	MHz
t _{su(Data_NE)}	数据至FSMC_NEx高的建立时间	-	ns
t _{v(A_NE)}	FSMC_NEx低至FSMC_A有效	-	ns
t _{su(Data_NE)} + t _{v(A_NE)}	数据至FSMC_NEx高的建立时间 + FSMC_NEx低至FSMC_A有效	36	ns

使用上述公式、存储器的时序(表1)和STM32F10xxx的参数(表2),得到:

地址建立时间: 0x0地址保持时间: 0x0数据建立时间: 0x6

注: 对于S29GL128P NOR闪存存储器, 时序为:

- 地址建立时间: 0x5 - 地址保持时间: 0x0 - 数据建立时间: 0x7

2.3 硬件连接

表3给出了NOR闪存存储器与FSMC管脚的对应关系,和每个FSMC管脚的配置。如果使用8位的NOR闪存存储器,数据总线是8位的,不需要连接FSMC的D8~D15。如果使用同步的存储器,FSMC_CLK管脚要接到存储器时钟管脚上。

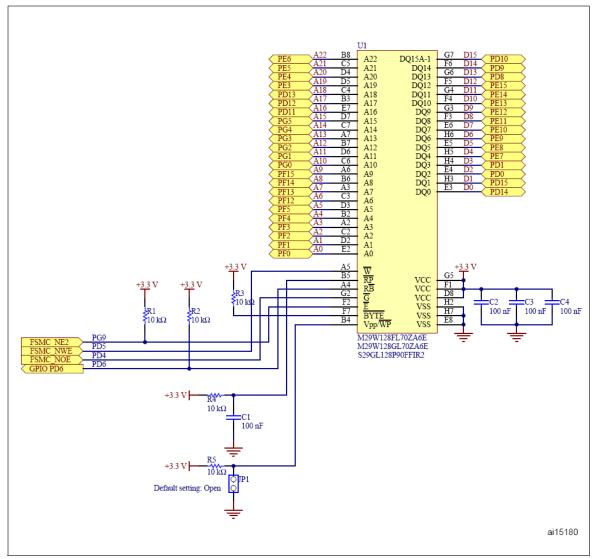
表3 M29W128FL信号至FSMC管脚的对应

存储器信号	FSMC信号	管脚/端口分配	管脚/端口配置	信号说明
A0~A22	A0~A22	端口F/端口G/端口E/端口D	复用推挽输出	地址线A0至A22
DQ0~DQ7	D0~D7	端口D/端口E	复用推挽输出	数据线D0至D7
DQ8~DQ14	D8~D14	端口D/端口E	复用推挽输出	数据线D8至D14
DQ15A-1	D15	PD10	复用推挽输出	数据线D15
Ē	NE2	PG9	复用推挽输出	芯片使能
G	NOE	PD4	复用推挽输出	输出使能
W	NEW	PD5	复用推挽输出	写使能



下图是一个典型的STM32F10xxx与M29W128FL NOR闪存存储器连接图,这是STM3210E-EVAL(STM32F10xxx评估板)的部分线路图。

图5 16位NOR闪存: M29W128FL/GL连接至STM32F10xxx



注: PD6管脚是用于为NOR闪存存储器提供就绪/繁忙输出信号(这种情况下,应用程序应该查询这个 管脚的状态以确保正确的操作)。

在下面的例子中,M29W128FL和M29W128GL没有用到这个管脚,但是S29GL128P需要使用它。

在STM32F10xxx固件库的NOR目录下——STM32F10xFWLib\FWLib\examples\FSMC\NOR,有一个NOR闪存的例程。

这个例程的目的是示范如何使用FSMC的固件库函数和相应的NOR闪存驱动,在ST的评估板STM3210E-EVAL上对M29W128FL、M29W128GL或S29GL128P执行擦除/读/写操作。

在FSMC的时序方面,FSMC的NOR闪存驱动使用了最大的时序参数,即对应于S29GL128P NOR闪存存储器。这样,这个驱动程序可以支持所有适合STM3210E-EVAL板上的NOR存储器 (译注:不同批次的STM3210E-EVAL板可能安装了不同的NOR闪存存储器)。

2.4 从外部NOR闪存存储器执行代码

大容量的STM32F10xxx内置了多达512K字节的闪存存储器,对于多数应用是足够了。需要更多存储器容量的应用,可以使用外加的NOR闪存存储器。

本节说明了如何使用外部NOR闪存存储器运行用户程序。这需要2个重要的步骤:



- 加载用户程序至外部NOR存储器: 这个操作需要对开发工具进行特别的配置:在链接文件中,必须指定NOR闪存存储器的开始地址(或任何其它地址),这是需要放置用户程序的地址。
- 执行用户代码:
 一旦用户程序代码加载到NOR闪存存储器,在内部闪存存储器中需要有一段配置FSMC的程序,配置好FSMC后可以跳转至(NOR闪存存储器中的)用户程序代码执行。

在STM32F10xxx固件库中有一个外部NOR闪存存储器中运行程序的例程,例程的路径如下: STM32F10xFWLib\FWLib\examples\FSMC\NOR_CodeExecute。这个例程是把GPIO翻转IO的例子拷贝到STM3210E-EVAL评估板的扩展NOR闪存存储器中,并执行这个例程。

有关如何在你的开发工具上使用这个例程的详细内容,请参考上述路径下的readme文件。



3 与非总线复用的16位SRAM接口

3.1 FSMC配置

SRAM存储器和NOR闪存存储器共用相同的FSMC存储块,所用的协议依不同的存储器类型而有所不同。

控制SRAM存储器,FSMC应该具有下述功能:

- 使用或禁止地址/数据总线的复用功能。
- 选择所用的存储器类型: NOR闪存、SRAM或PSRAM。
- 定义外部存储器的数据总线宽度:8或16位。
- 使用或关闭扩展模式:扩展模式用于访问那些具有不同读写操作时序的存储器。

正如配置NOR闪存存储器一样,用户必须按照SRAM存储器的数据手册给出的时序数据,计算和设置下列参数:

- ADDSET: 地址建立时间
- ADDHOLD: 地址保持时间
- DATAST: 数据建立时间

图6和图7示出了对于一个典型的SRAM存储器不同的读写时序

图6 异步SRAM存储器读操作时序

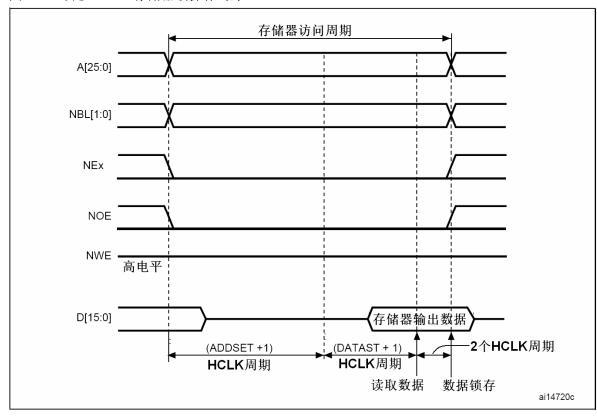
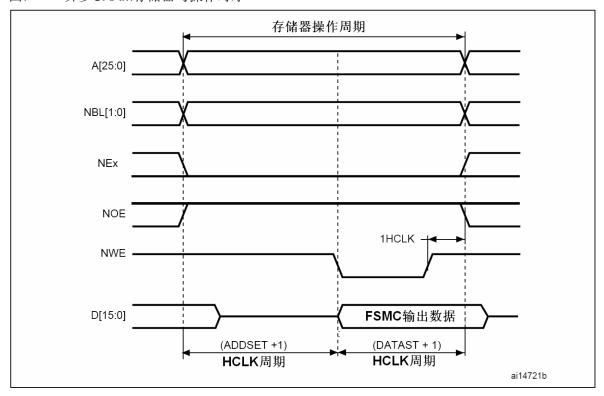




图7 异步SRAM存储器写操作时序



3.1.1 使用FSMC与SRAM存储器接口的典型应用

本文中使用IS61WV51216BLL存储器作为例子说明。

IS61WV51216BLL是一个非总线复用、异步的16位存储器。选用存储块3作为SRAM的接口,FSMC配置如下:

- 选用存储块3: BCR3 MBKEN设置为'1'。
- 存储器类型为SRAM: BCR3_MTYP设置为'00',选择SRAM类型。
- 数据总线为16位: BCR3_MWID设置为'01',选择16位宽。
- 存储器为非总线复用:清除BCR3_MUXEN为'0'。

保持其它的所有参数为清除状态。

3.2 时序计算

SRAM与NOR闪存存储器共用相同的存储块和配置寄存器,因此时序的计算方法与NOR闪存的计算相同(见2.2节)。

基于图6和图7中SRAM访问时序的描述,FSMC的配置需要考虑下述因素:

- 最大的读/写访问时间
- 不同的FSMC内部延迟
- 不同的存储器内部延迟

因此得到:

$$\begin{aligned} &((\text{ADDSET} + 1) + (\text{DATAST} + 1)) \times \text{HCLK} = \max \ (t_{\text{WC}}, \ t_{\text{RC}}) \\ &\text{DATAST} \times \text{HCLK} = t_{\text{PWE1}} \end{aligned}$$

DATAST必须满足:

 $\mathsf{DATAST} = (t_{\mathsf{AA}} + t_{\mathsf{su}(\mathsf{Data}_{-}\mathsf{NE})} + t_{\mathsf{v}(\mathsf{A}_{-}\mathsf{NE})}) / \mathsf{HCLK} - \mathsf{ADDSET} - \mathsf{4}$

下表列出了SRAM存储器的参数含义和数值:



表4 SRAM存储器时序

符号	参数	数值	单位
t _{WC}	写周期时间	12	ns
t _{RC}	读周期时间	12	ns
t _{PWE1}	写使能低脉冲宽度	8	ns
t _{AA}	地址有效时间	12	ns

使用上述公式、存储器的时序(表4)和STM32F10xxx的参数(表2),可以得到:

● 地址建立时间: 0x0● 地址保持时间: 0x0● 数据建立时间: 0x2

3.3 硬件连接

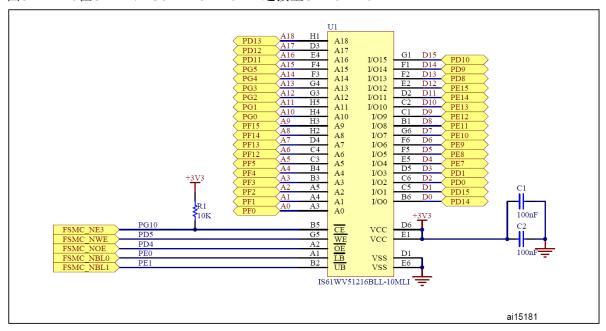
表5给出了SRAM存储器与FSMC管脚的对应关系,和每个FSMC管脚的配置。如果使用8位的SRAM存储器,数据总线是8位的,不需要连接FSMC的D8~D15。

表5 IS61WV51216BLL信号至FSMC管脚的对应

存储器信号	FSMC信号	管脚/端口分配	管脚/端口配置	信号说明
A0~A18	A0~A18	端口F/端口G/端口E/端口D	复用推挽输出	地址线A0至A18
I/O0~I/O15	D0~D15	端口D/端口E	复用推挽输出	数据线D0至D15
CE	NE3	PG10	复用推挽输出	芯片使能
ŌĒ	NOE	PD4	复用推挽输出	输出使能
WE	NWE	PD5	复用推挽输出	写使能
LB	NBL0	PE0	复用推挽输出	低字节控制
ŪB	NBL1	PE1	复用推挽输出	高字节控制

下图是一个典型的STM32F10xxx与IS61WV51216BLL SRAM存储器连接图,这是STM3210E-EVAL(STM32F10xxx评估板)的部分线路图。

图8 16位SRAM: IS61WV51216BLL连接至STM32F10xxx



在STM32F10xxx固件库的SRAM目录下有一个SRAM的例程: STM32F10xFWLib\FWLib\examples\FSMC\SRAM



这个例程的目的是示范如何使用FSMC的固件库函数和相应的SRAM驱动,在ST的评估板STM3210E-EVAL上对IS61WV51216BLL执行读/写操作。

3.4 使用外部SRAM作为数据存储器

在需要大容量的读写数据存储的应用中,接到FSMC的外部SRAM可以作为数据存储器使用。 使用外部SRAM作为数据存储器使用的配置步骤,与用户使用的开发工具和硬件环境相关。

在STM32F10xxx固件库中有一个使用外部SRAM存储器作为数据存储器的例程,路径如下: STM32F10xFWLib\FWLib\examples\FSMC\ SRAM_DataMemory

这个例程示范了如何使用STM3210E-EVAL板上的外部SRAM存储器作为程序的数据存储器、使用内部SRAM作为堆栈。关于如何在你的开发工具下使用这个例程的细节,请参考上述路径下的readme文件。



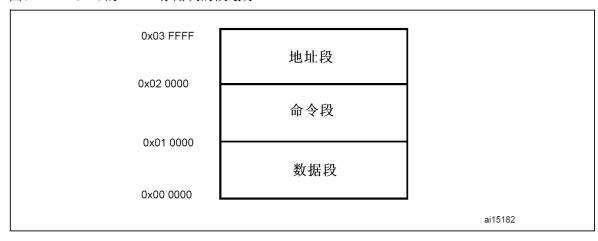
4 与8位的NAND闪存存储器接口

操作NAND闪存存储器,需要使用特别的访问协议,所有的读写操作,需要有下述步骤:

- 1. 向NAND闪存存储器发送一个命令
- 2. 发送读或写的地址
- 3. 读出或写入数据

为了使用户可以方便地操作NAND闪存,FSMC的NAND存储块被划分为3个段:数据段、地址段和命令段。

图9 FSMC的NAND存储块的段划分



实际上,这3个段的划分反映了真实的NAND闪存存储器的结构。写入命令段的任何地址,结果都是向NAND闪存写入命令。写入地址段的任何地址,结果都是向NAND闪存写入读写操作的地址;根据所用NAND闪存的构造,通常需要4~5个写入地址段才能写入一个读写操作的地址。写入或读出数据段的任何地址,结果都是写入或读出NAND的内部单元,该单元的地址是之前在地址段写入的那个地址。

4.1 FSMC配置

为控制NAND闪存存储器,FSMC提供下述功能:

- 开启或关闭存储器就绪/繁忙(Ready/Busy)信号作为FSMC的输入等待。
- 开启或关闭存储器就绪/繁忙(Ready/Busy)信号作为FSMC的中断输入源:中断可以以下述3 种方式产生:
 - 在就绪/繁忙信号的上升沿产生中断:存储器刚刚完成一个操作,新的状态已经就绪。
 - 在就绪/繁忙信号的下降沿产生中断:存储器开始一个新的操作。
 - 在就绪/繁忙信号为高电平时产生中断:存储器已经就绪。
- 选择NAND存储器的数据总线宽度:8或16位。
- 开启或关闭ECC计算逻辑。
- 指定ECC计算的页面大小:可以是256、512、1024、2048、4096或8192字节/页。

用户可以配置FSMC的时序分别满足NAND闪存的不同段的操作:公共段和属性段。可配置的时序是:

- **建立时间**:这是发送命令字之前地址的建立时间(以HCLK为单位),即从地址有效至开始读写操作之间的时间。(译注:这里讲的读写操作是指对NAND内控制单元的读写,不一定是对NAND中存储单元的操作)
- **等待时间**: 这是发送命令字所需要的时间(以HCLK为单位),即从NOE和NWE信号下降至上升之间的时间。
- **保持时间**:这是发送命令字后地址保持的时间(以HCLK为单位),即从NOE和NWE信号下降至上升至整个操作周期结束的时间。

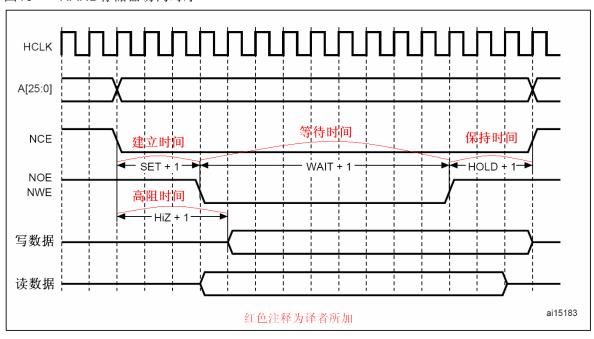


15/22

● **数据总线高阻时间**:这个参数只在写操作时有效,它是在开始写操作后数据总线保持高阻状态的时间(以HCLK为单位),即从地址有效至FSMC驱动数据总线的时间。

下图显示了一个典型的NAND存储器访问的不同时序。

图10 NAND存储器访问时序



4.1.1 使用FSMC与NAND存储器接口的典型应用

FSMC的NAND闪存控制器通过存储块2和存储块3操作NAND存储器。

每一个存储块都有一个对应的片选信号。

在开始与NAND闪存通信之前,需要根据NAND闪存的特性初始化FSMC的NAND闪存控制器:功能、时序、数据总线宽度等。

本文以恒忆(Numonyx)公司的NAND512W3A存储器作为例子说明,这个产品与现在市场上大部分的NAND存储器具有相同的访问协议。(译注: <u>Numonyx公司</u>是由原Intel的闪存产品部和原ST的闪存产品部合并后,成立的一间专门生产销售闪存产品的公司。)

NAND512W3A的特性如下:

- NAND接口: 8位总线宽度,复用的地址/数据线。
- 页大小: (512 + 16)字节
- 页读/编程时序:
 - 随机访问: 12μs (3V)/15μs(1.8V) (最大)
 - 顺序访问: 30ns (3V)/50ns(1.8V) (最小)
 - 页编程时间: 200µs(典型值)

本例中,选择存储块2作为NAND闪存的接口。因此FSMC按照下述进行配置:

- 使能存储块2: 设置PCR2 PBKEN为'1'。
- 存储器类型为NAND闪存:设置PCR2 PTYP为'1'。
- 数据总线宽度是8位:设置PCR2_PWID为'00'。
- ECC页大小为512字节:设置PCR2 ECCPS为'001'。
- ECC计算电路的开/关:按需要设置PCR2 ECCEN为'1'或'0'。
- 根据用户应用的需要使用等待功能:按需要设置PCR2_PWAITEN为'1'或'0'。

如果用户把NAND的就绪/繁忙信号连接至FSMC_NWAIT管脚,就需要使用等待功能管理NAND 闪存的操作。



16/22

当使用NAND闪存的等待功能时,控制器将在开始一个新的访问之前,等待NAND闪存就绪,在等待期间,控制器会保持NCE信号一直有效(低电平)。

通常,就绪/繁忙信号是一个开路输出信号,将它连到STM32F10xxx微控制器时,对应的管脚必须配置为上拉输入模式。

FSMC还可以把就绪/繁忙信号作为一个中断源使用,这样CPU可以在NAND闪存操作的等待周期内执行其他的任务。把这个信号作为中断源使用时有3种用法,通过SR2寄存器中IREN、IFEN或ILEN位设置,可以选择就绪/繁忙信号的上升沿、下降沿或高电平触发中断。

4.2 时序计算

除了配置与NAND闪存相关的不同功能外,用户还需要初始化控制器以满足存储器的时序。

正如4.1节的说明,可以分别设置FSMC的公共空间和属性空间上的时序:建立时间、等待时间、保持时间和数据总线高阻时间。

这些参数需要根据NAND存储器的特性和STM32F10xxx的HCLK时钟计算。

根据图10显示的NAND存储器访问时序,可以得到下述公式:

读或写访问时间是NAND存储器的片选信号,从下降沿至上升沿之间的时间,这是FSMC时序参数的函数:

读/写访问时间 = ((SET + 1) + (WAIT + 1) + (HOLD + 1)) × HCLK

等待时间是读/写使能信号,从下降沿至上升沿之间的时间:

读/写使能信号低至高时间 = (WAIT + 1) × HCLK

对于读操作,数据总线高阻时间(HiZ)是由片选建立时间和数据建立时间衡量:

片选建立时间 – 数据建立时间 = HiZ × HCLK

保持时间参数可以在第一个公式中获得。实际上,NAND存储器的数据手册给出了写操作中片选低至写使能高的时序,保持时间可以由此计算得出:

片选低至写使能高时间 = ((SET + 1) + (WAIT + 1)) × HCLK

为了保证正确地配置FSMC的时序,下述因素应加以考虑:

- 最大读/写访问时间
- FSMC内部各部分的延迟
- 存储器内部各部分的延迟

因此,我们得到下述公式:

$$\begin{aligned} &(\text{WAIT} + 1) \times \text{HCLK} = \text{max} \ (t_{\text{WP}}, \, t_{\text{RP}}) \\ &((\text{SET} + 1) + (\text{WAIT} + 1)) \times \text{HCLK} = \text{max} \ (t_{\text{CS}}, \, t_{\text{ALS}}, \, t_{\text{CLS}}) \\ &\text{HOLD} = \text{max} \ (t_{\text{CH}}, \, t_{\text{ALH}}, \, t_{\text{CLH}}) / \text{HCLK} \end{aligned}$$

还需要满足下述公式的验证:

$$((SET + 1) + (WAIT + 1) + (HOLD + 1)) \times HCLK = max (t_{RC}, t_{WC})$$

$$HiZ = (max (t_{CS}, t_{ALS}, t_{CLS}) - t_{DS})/HCLK) - 1$$

考虑FSMC和存储器内部各部分的延迟,这些公式变为如下形式:

● WAIT需要满足:

(WAIT+1+ SET + 1) =
$$((t_{CEA} + t_{su(Data_NE)} + t_{v(A_NE)})/HCLK)$$

WAIT = $((t_{CEA} + t_{su(Data_NE)} + t_{v(A_NE)})/HCLK) - SET - 2$

● SET需要满足

$$\begin{split} &(\text{SET} + 1) = \max \; ((t_{\text{CS}}, \, t_{\text{ALS}}, \, t_{\text{CLS}}) - \max \; (t_{\text{WP}}, \, t_{\text{RP}})) / \text{HCLK} - 1 \\ &\text{SET} = (\max \; (t_{\text{CS}}, \, t_{\text{ALS}}, \, t_{\text{CLS}}) - \max \; (t_{\text{WP}}, \, t_{\text{RP}})) / \text{HCLK} - 1 \end{split}$$

下表列出了NAND存储器各项参数的意义和时序。



表6 NAND闪存存储器时序

符号	参数	数值	单位
t _{CEA}	片选低至输出有效	35	ns
t _{WP}	写使能低至写使能高	15	ns
t _{RP}	写使能低至写使能高	15	ns
t _{CS}	片选低至写使能高	20	ns
t _{ALS}	AL建立时间	15	ns
t _{CLS}	CL建立时间	15	ns
t _{CH}	E保持时间	5	ns
t _{ALH}	AL保持时间	5	ns
t _{CLH}	CL保持时间	5	ns

使用上述公式、存储器时序(表6)和STM32F10xxx参数(表2),我们得到:

● 地址建立时间: 0x1● 地址保持时间: 0x3● 数据建立时间: 0x2● 数据总线高阻时间: 0x2

4.3 硬件连接

表7给出了NAND存储器与FSMC管脚的对应关系,和每个FSMC管脚的配置。

如果使用16位的NAND存储器,数据/地址总线是16位的,需要连接其它的FSMC数据/地址信号线。

表7 NAND512W3A信号至FSMC管脚的对应

存储器信号	FSMC信号	管脚/端口分配	管脚/端口配置	信号说明
AL	ALE/A17	PD11	复用推挽输出	地址锁存使能
CL	CLE/A16	PD12	复用推挽输出	命令锁存使能
I/O0~I/O7	D0~D7	端口D/端口E	复用推挽输出	数据总线D0~D7
Ē	NCE2	PD7	复用推挽输出	片选使能
R	NOR	PD4	复用推挽输出	输出使能
W	NWE	PD5	复用推挽输出	写使能
R/B	NWAIT/INT2	PD6/PG6	输入上拉	就绪/繁忙信号

下图是STM32F10xxx微控制器与NAND512W3A存储器的一个典型的连接图,这是STM3210E-EVAL(STM32F10xxx评估板)的部分线路图。



ai15184

VDD VDD I/O0 30 I/O1 31 I/O2 100nF I/O3 VSS I/O4 I/O5 I/O6 I/O7 CL R1 10K AL W R E NAND512W3A2CN6E NAND512W3A2BN6F R3 100nF PD4 PG₆ Default setting: 2<->3

图11 8位NAND闪存: NAND512W3A2C/NAND512W3A2B与STM32F10xxx的连接

在STM32F10xxx固件库的NAND目录下有一个例程:

STM32F10xFWLib\FWLib\examples\FSMC\NAND

这个例程的目的是示范如何使用FSMC的固件库函数和相应的NAND驱动,在ST的评估板STM3210E-EVAL上使用等待功能对NAND512W3A2执行擦除/读/写操作。

4.4 错误校验码计算

4.4.1 错误校验码(ECC)计算概述

FSMC的NAND闪存控制器中有2个错误校验码计算的硬件电路,分别用于2个NAND存储块。

根据用户设置的页面大小,ECC电路可以计算每页256、512、1024、2048、4096或8192数据字节的错误校验码。依配置的页面大小,ECC码长度为22、24、26、28、30或32位。

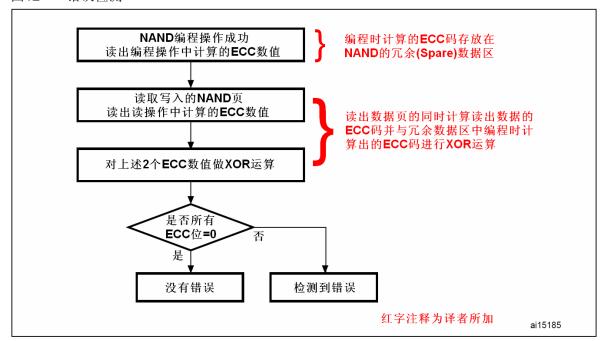
为了更加提供错误检测的覆盖率,用户可以在读/写NAND闪存页时减小ECC计算时的页面大小,这可以通过在需要数目的数据字节长度处开始和停止ECC计算实现,ECC的计算只在写入或读出数据时进行。

FSMC中实现的错误校验码算法,可以实现在读出或写入一页NAND闪存数据中检测1位和2位错误。这个算法是基于海明算法,包括计算行和列的奇偶检验。



4.4.2 错误检测

图12 错误检测



在写操作时如果发生了错误,根据XOR运算的结果,有可纠正的错误和不可纠正的错误(译注:以下是以每页256字节为例说明):

- 可纠正的错误 ECC码的XOR运算结果包含11位的数据'1',同时每对的奇偶检验值是'10'或'0x01'。
- ECC码错误 ECC码的XOR运算结果只包含一个'1'。
- 不可纠正的错误 ECC码的XOR运算结果是一个随机数,此时不能纠正错误的数据。

根据图12的流程图,校验算法很容易实现。

第一步是检测写操作是否有错误;如果写操作有错误,则第二步是判断是否为可纠正的错误;如果是可纠正的错误,则第三步是纠正错误。

纠正错误是基于读操作时算出的ECC码,错误的位置可以从这个ECC码中识别出来。下述数据可以从ECC码中抽取出来:

 P_{1024} 、 P_{512} 、 P_{256} 、 P_{128} 、 P_{64} 、 P_{32} 、 P_{16} 、 P_{8} 、 P_{4} 、 P_{2} 、 P_{1} ,其中Px是行和列的奇偶检验信。

对于8位的存储器, P_4 、 P_2 、 P_1 定义了错误位的位置,而 P_{1024} 、 P_{512} 、 P_{256} 、 P_{128} 、 P_{64} 、 P_{32} 、 P_{16} 、 P_8 定义了错误字节的位置。

译注: 上述XOR的运算结果中,每2位(每对)代表一个奇偶检验值,从低位向高位依次定义为P₁、P₂、P₄、P₈、P₁₆、P₃₂、P₆₄、P₁₂₈、P₂₅₆、P₅₁₂、P₁₀₂₄;如果ECC计算时,每页数据超过256字节,则还有P₂₀₄₈、P₄₀₉₆等。Px与XOR运算结果的对应关系如下图所示:

奇偶检验值	 P	16	F	<u>_</u>	F	24	ہے	2	ا ے	1
XOR的运算结果	 位9	位8	位7	位6	位5	位4	位3	位2	位1	位0

- 如果每一个Px的值都是'00',则表示没有错误。
- 如果每一个Px的值都是'10'或'01',则表示有可纠正的错误。需要执行纠正。
- 如果所有Px值中除了一个为'10'或'01',其余的都是'00',则表示ECC有错误但数据正确。
- 其它情况,则表示数据有错误,而且是不可纠正的错误。



20/22

进行错误纠正时,Px按下述规则取值:

Px对应的2位为'10',则Px=1,否则Px=0

 $P_{1024}P_{512}P_{256}P_{128}P_{64}P_{32}P_{16}P_{8}$ 构成的8位数指示了错误字节的位置。

P₄P₂P₁构成的3位数指示了错误字节中错误位的位置。



5 100脚的STM32F10xxx的FSMC配置

FSMC出现在144脚和100脚封装的产品中,然而,对于100脚封装的产品,因为管脚数目的限制,只可以使用部分的FSMC存储块。

5.1 FSMC与NAND存储器接口

在100脚封装的产品中没有NCE3管脚,只有FSMC的存储块2可以用于与8或16位的NAND存储器接口。

同样,在100脚封装的产品中没有2个中断管脚(INT2和INT3),也不能使用中断功能。

下表显示了如何使用100脚封装的FSMC连接一个8或16位的NAND存储器。

表8 FSMC连接至NAND存储器

8或16位的NAND存储器管脚	FSMC管脚	100脚封装的管脚
Ē	NCE2/NCE3	NCE2
R	NOE	NOE
\overline{W}	NWE	NWE
AL	A17	A17
CL	A16	A16
R/B	NWAIT/INT2/INT3	NWAIT
1/00~1/07	D0~D7	D0~D7
I/O8~I/O15	D8~D15	D8~D15

5.2 FSMC与NOR存储器接口

在100脚封装的产品中,因为没有NE2、NE3和NE4管脚,所以只有FSMC的存储块1可以用于与NOR存储器接口。

同样,在100脚封装的产品中没有管脚A0~A15,用户必须使用NOR闪存控制器的总线复用模式,通过数据总线输出地址和数据。

下表显示了如何使用100脚封装的FSMC连接一个NOR存储器。

表9 FSMC连接至NOR存储器

8或16位的NOR存储器管脚	FSMC管脚	100脚封装的管脚
A0~A15	A0~A15	DA0~DA15
A16~A23	A16~A23	A16~A23
\overline{W}	NWE	NWE
Ē	NE1/NE2/NE3/NE4	NE1
G	NOE	NOE
DQ0~DQ14	D0~D14	D0~D14
DQ15A-1	D15	D15

